#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## - 1 1886 4 1886 4 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1886 6 1

#### (43) 国際公開日 2004 年7 月22 日 (22.07.2004)

#### **PCT**

#### (10) 国際公開番号 WO 2004/061854 A1

(51) 国際特許分類7:

G11C 11/15

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/016981

(22) 国際出願日:

2003年12月26日(26.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-455

2003 年1 月6 日 (06.01.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本電気 株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒108-0014 東京都港区 芝五丁目 7番 1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 本田 雄士

(HONDA,Takeshi) [JP/JP]; 〒108-0014 東京都港区 芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内 Tokyo (JP). 崎村 昇 (SAKIMURA,Noboru) [JP/JP]; 〒108-0014 東京都港区 芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社 Tokyo (JP). 杉林 直彦 (SUGIBAYASHI,Tadahiko) [JP/JP]; 〒108-0014 東京都港区 芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 山下 穣平 (YAMASHITA, Johei); 〒105-0001 東京都港区 虎ノ門五丁目 1 3番 1 号虎ノ門 4 0 M T ビル 山下国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): CN, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

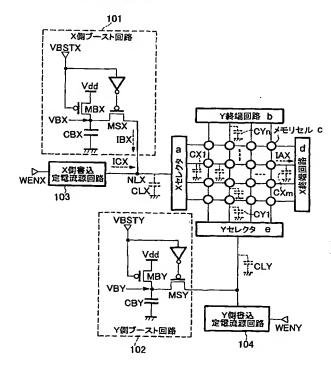
添付公開書類:

一 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体記憶装置



- 101...X-SIDE BOOST CIRCUIT
- 103...X-SIDE WRITE CONSTANT CURRENT SOURCE CIRCUIT
- a...X SELECTOR
- b...Y TERMINATION CIRCUIT
- c...MEMORY CELL
- d...X TERMINATION CIRCUIT
- e...Y SELECTOR
- 102...Y-SIDE BOOST CIRCUIT
- 104...Y-SIDE WRITE CONSTANT CURRENT SOURCE CIRCUIT

(57) Abstract: A semiconductor memory device in which information is written in a memory element by applying current. An increase in the time for a write current to reach a predetermined value attributed to a parasitic capacitor is prevented. Therefore, the write rate is increased, and the power consumption is reduced. The semiconductor memory device comprises a memory element for storing information, a constant current source (103) provided for writing information in

#### 

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

the memory element by applying current, and a boost circuit (101) disposed in a predetermined position related to the memory element and adapted for charging a parasitic capacitor until the amount of current applied by the constant current source reaches the amount of current required to write information in the memory element.

(57) 要約: 本発明は、電流を流すことにより記憶素子に情報を書き込む半導体記憶装置に関する。本発明は、寄生キャパシタにより書込電流が所定値に達するまでの時間が長引くことを防止することにより、書込み速度を速め、消費電力を削減することを目的とする。情報を記憶する記憶素子と、電流を流すことにより前記記憶素子に情報を書き込むために設けられた定電流源103と、前記記憶素子に関連した所定位置において、前記定電流源により流された電流の量が前記記憶素子に情報を書き込むために必要な電流の量に達するまでの間に、寄生キャパシタを充電するためのブースト回路101と、を備える。

#### 明細書

## 半導体記憶装置

5

### 技術分野

本発明は、電流を流すことにより記憶素子に情報を書き込む半導体記憶装置に 関し、特に、電流を流すことにより発生した磁界によりトンネル磁気抵抗索子に 情報を書き込む半導体記憶装置に関する。

10

25

#### 背景技術

近年、携帯電話等の急速な普及により、不揮発、大記憶容量、低電圧動作、低 消費電力特性を持つメモリの需要が高まっている。MRAM(磁気ランダムアク 15 セスメモリー)は、これらの特性を備えたメモリとして期待されている。MRA Mの記憶素子はTMR(トンネル磁気抵抗)素子で構成され、各TMR素子は、 例えば第16図に示すような構成となっている。TMR素子は、順次に固定強磁 性層(ピン層)901、トンネル絶縁層902、および自由強磁性層(フリー層) 903を積層することにより構成されている。上記ピン層901の磁化の向きは、 20 製造時に固定されている。これに対して、フリー層903の磁化方向は配線電流 の生成する磁場により反転可能になっており、例えば、TMR素子の上下に配置 されているビット線BLとワード線WLに流れる電流の生成する磁場により反転 することができる。その磁化の向きによって「1」または「0」が割り当てられ ている。ピン層901とフリー層903の磁化の相対方向が平行な時(第16図 での「0」)は電気抵抗が小さく、反平行な時(第16図での「1」)は電気抵抗 が大きいため、この電気抵抗の差を検出することにより、記憶素子の状態を読み 出すことが可能である。

このような構成のTMR素子をメモリセルとして使用する半導体記憶装置は、

第17図(A)のように、複数個のメモリセル904がマトリックス状に配置さ れた構成を持ち、各メモリセルの上方において、横方向に延びる複数本のビット 線BL905と、各メモリセルの下方において、縦方向に延びる複数本のワード 線WL906と、を構成要素としている。各メモリセル904は、上記TMR素 子により構成されており、選択セルの上下に存在するビット線BLとワード線W 5 Lに電流が流れた時、それぞれの電流が生成する磁場 $H_{v}$ , $H_{x}$  の組み合わせが所 定の条件を満たした時、フリー層の磁化方向が反転され得るようになっている。 この磁化反転に必要な最低磁場の組み合わせは、第17図(B)に示すような、 アステロイドカーブと呼ばれる曲線を成す (第17図 (B) では、「0」から「1」 への反転を考えている)。アステロイド曲線の外側 ("Reversal" 領域及び "Multiple Write"領域)の磁場を加えれば、選択セルSに対して書込みが行われる。例えば、 第17図(B)において、X方向磁場 $H_{DX}$ 、Y方向磁場 $H_{DY}$ を加えると、選択セ ルSにおける磁場ベクトル( $H_x$ ,  $H_y$ )=( $H_{DX}$ ,  $H_{DY}$ )は反転領域にあるため、 磁化反転がおきる。つまり、その磁化の向きを反転させることにより、「0」また 15 は「1」のデータ書込を行なうことができるようになっている。またこのとき、 選択ビット線上、選択ワード線上の非選択メモリセル $\mathbf{U}_{\mathbf{x}}$ , $\mathbf{U}_{\mathbf{y}}$ においては、アス テロイドカーブの内側("Retention"領域)に収まるような磁場 $H_{DX}$ のみ、また は $H_{DY}$ のみが存在するため、磁化反転は起きない。つまり、選択的書込みが行わ れる。

10

第17図(B)における磁場( $H_x$ , $H_y$ )は、Ampere の法則( $I=H/2\pi$ 20 r、rは配線中心と磁性体中心間の距離)により、ワード線電流 I DY、ビット線 電流  $I_{DX}$  について書き直すことが出来る。書き直した結果を第17図(C)に示 す。ワード線電流  $I_{
m \, DY}$ 、ビット線電流  $I_{
m \, DX}$  電流を流すと、選択セルSにおける電 流の組み合わせ( $I_{BL}$ ,  $I_{WL}$ ) = ( $I_{DX}$ ,  $I_{DY}$ ) は反転領域にあるため、磁化反転 がおきる。つまり、その磁化の向きを反転させることにより、「0」または「1」 25 のデータ書込を行なうことができるようになっている。またこのとき、選択ビッ ト線上、選択ワード線上の非選択メモリセル $\mathbf{U}_{\mathtt{X}}$ , $\mathbf{U}_{\mathtt{Y}}$ においては、アステロイド カーブの内側(「保持」領域)に収まるような電流  $\mathbf{I}_{\,\mathrm{DX}}$ ,  $\mathbf{I}_{\,\mathrm{DY}}$  のみが流れるため、 磁化反転は起きない。つまり、選択的書込みが行われる。

ところがMRAMの場合は、第17図(A)が示すように、選択ビット線BL905と選択ワード線WL906には非選択セルが多数接続されているため、配線に電流が流れるとこれらの非選択セルが擾乱磁場を受けることになる。例えば、第17図(C)における格子模様の領域("Multiple Write"領域)にある書込電流を流すと、非選択メモリセル $U_x$ での電流  $I_{EL}$ , 非選択メモリセル $U_y$ での電流  $I_{EL}$ , 非選択メモリセル $I_{EL}$ , での電流  $I_{EL}$ , 非選択メモリセル $I_{EL}$ , での電流  $I_{EL}$ , 非選択メモリセル $I_{EL}$ , での電流  $I_{EL}$ , が定式を決している。 での表して、選択的書込みを行なうためには、第17図(C)における白抜き部分 "Reversal" 領域内の電流を流す必要があり、書込電流値の正確な調整が必要である。

10 なお、本発明に関連する先行技術文献として以下のものがある。

特開2001-195878号公報

特開2001-325791号公報

特開2002-008367号公報

特開2002-074974号公報

15 特開2002-170374号公報

特開2002-170375号公報

特開2002-170376号公報

特開2002-197852号公報

特開2002-156184号公報

20

25

5

### 発明の開示

磁性体の磁化反転時間は1ナノ秒以下と高速であることから、MRAMは高速 書込みが原理的に可能であることが、その長所の一つとなっている。しかし、上 記従来の技術で説明したように、MRAMの書込電流は正確である必要があるた め、書込電流源としては、定電流源を使う必要がある。ところが、上記のような 従来の定電流書込回路では、書込電流源がオンされた直後では、配線およびセレ クタに存在する寄生キャパシタに電荷が蓄積されるために、実際に選択ビット線 BL905及び選択ワード線WL906の選択セルの位置に定電流が流れるまで

に一定の時間が必要であった。このため、書込み時の消費電力が増大する問題を 有していた。この問題を、第18~21図を用いて説明する。第18図はメモリ セルアレイ(図では4×4のセルを表示)であり、X側、Y側にそれぞれ定電流 源回路が用意されている。理想的には第19図(A)で示すように、この定電流 源が出力する定電流 I C X , I C Y はアレイ内でもそのまま定電流 I A X , I A Yとして流れる。このため、瞬時に書込電流が立ち上げることが期待される。し かし、実際の回路には、第18図に示すような寄生キャパシタCLX, CLY, CX1, …, CXm, CY1, …, CYmが存在する (m行m列アレイの場合)。 そのため定電流源が、アレイ外においては定電流 I CX, I CYを流しても、ア レイ内での電流は、特に電流を流した直後において上記の寄生キャパシタを充電 するために費やされるため、電流波形は第19図(B)のように鈍る。特にMR AMの場合は、特定の値以下の電流は書込能力を有さないため、電流値が必要な 値になるまで待たなくてはならない。このため、高速な書込みが難しくなるばか りでなく、第19図 (B) 斜線部のように無駄な電流が生じる。このため、特に MRAMの場合は書込電流値が大きい(数mA)ことを反映して、消費電力が増 大してしまうという難点があった。

5

10

15

20

25

この問題は、メモリの容量が大きくなるに従って顕著になる。第20図は、大記憶容量アレイに従来型の定電流源回路を用いて電流を流す時の構成を示すプロック図である。大記憶容量アレイは、 $N \times M$ 個の小アレイで構成されているとする。メモリ占有面積を大きくするために、X側の電流源は同一行の小アレイM個に対して書込みを行い、Y側の電流源は同一列の小アレイM0に対して書込みを行なう構成になっている。このため、例えばM1の書込電流に関しては、小アレイ M1、1)に電流を流す場合の電流経路 M2 と、小アレイ M3 に電流を流す場合の電流経路 M4 に電流を流す場合の電流経路 M5 を電流を流す場合でも、大体時定数M5 なまますパシタ M6 が付随するため、定電流を流す場合でも、大体時定数M6 なまますパシタが異なるのはもちろん、配線電位が異なることによって、寄生キャパシタが異なるのはもちろん、配線電位が異なることによって、寄生キャパシタに充電するのに必要な電荷量も異なってくる。この違いを、第21図を用いて説明する。終端電位をM6、小アレイ921とセレクタ922の合成

抵抗をr、小アレイ 9 2 1 とセレクタ 9 2 2 の合成寄生キャパシタの容量を $C_A$  とし、小アレイ k (1 < k < M) を選択したとすると、電流 I を流す時に寄生キャパシタに蓄積される電荷量は、

$$Q_{k} = CV_{0} + \sum_{j=1}^{k} C(V_{0} + RjI)$$

$$+ C_{A}(V_{0} + RkI) + \sum_{j=1}^{k} C(V_{0} + RkI + rI + RjI)$$

$$= ak^{2} + bk + c$$
但し
$$a = 2CRI$$

$$b = C(R + r)I + C_{A}RI + 2CV_{0}$$

$$c = (C + C_{A})V_{0}$$
(1)

5

となり、アレイ位置 k に関して 2 次式、電流値 I に関して 1 次式となる。

10 しかしながら、従来型の定電流源を用いただけでは、選択アレイの場所に依存する寄生キャパシタの影響を最小化し、短時間で書込電流を流すことは困難であった。また、寄生キャパシタの容量の大きさは書込電流値にも依存するため、実際に流す電流値に従って寄生キャパシタの影響を最小化し、短時間で書込電流を流すことは困難であった。さらに、実際に付随する寄生キャパシタはチップによって異なる可能性があるため、寄生キャパシタの影響を最小化して短時間で書込電流を流すことは困難であった。

本発明は、寄生キャパシタにより書込電流が所定値に達するまでの時間が長引 くことを防止することにより、書込み速度を速め、消費電力を削減することを目 的とする。

20 上記の課題を解決するために、本発明の半導体記憶装置は、書込電流源路が、 書込スタンバイ時に電荷を蓄積し、書込動作時に前記電荷が瞬間的に開放される

回路(以下、ブースト回路と呼ぶ)を有する構成とする。本ブースト回路を用いることで、配線やセレクタゲートに存在する寄生キャパシタを瞬間的に充電することができ、その結果、ブースト回路と別個に存在する定電流源回路から流れる電流が寄生キャパシタに対して充電する量を小さくすることができるため、書込電流は短時間で立ち上がることが可能になる。結果的に短時間で書き込むことができ、電力消費量の増大を防ぐことができる。

5

10

15

20

また、本半導体記憶装置のプースト回路は、複数個のプースト用キャパシタと キャパシタセレクタから成り、セルアレイの場所や電流値によって容量を選択可 能な構成となっているため、任意のセル、任意の電流についての書込みにおいて 効果を持たせることができる構成となっている。

さらに本半導体記憶装置のブースト回路は、上記のブースト用キャパシタを選択パターンに従って等比級数的に分割しているため、最大ブースト時(最遠方アレイ書込み、最大電流)にブースト用キャパシタキャパシタが全て使用される構成となっている。このため、ブースト用キャパシタの占有面積に無駄が生じることがないため、アレイ占有面積を高めることが出来る。

本発明によれば、情報を記憶する記憶素子と、電流を流すことにより前記記憶素子に情報を書き込むために設けられた定電流源と、前記記憶素子に関連した所定位置において、前記定電流源により流された電流の量が前記記憶素子に情報を書き込むために必要な電流の量に達するまでの間に、寄生キャパシタを充電するためのブースト回路と、を備えることを特徴とする半導体記憶装置が提供される。

上記の半導体記憶装置において、前記記憶素子は、トンネル磁気抵抗素子であってもよく、前記所定位置は、前記トンネル磁気抵抗素子に電流による磁界を与える位置であってもよい。

上記の半導体記憶装置において、前記ブースト回路は、前記寄生キャパシタを 25 充電するための電荷を蓄積するコンデンサを備えていてもよい。

上記の半導体記憶装置は、前記コンデンサの両極間電圧を電源電圧以上にする ための回路を更に備えていてもよい。

上記の半導体記憶装置において、前記コンデンサは複数有ってもよく、前記ブ ースト回路は、前記寄生キャパシタを充電するために必要な電荷の量に応じて、

充電に用いるコンデンサを切り替える切替手段を備えていてもよい。

上記の半導体記憶装置において、前記切替手段は、前記寄生キャパシタを充電するために必要な電荷の量に応じて、充電に用いるコンデンサの組み合わせを切り替えてもよい。

5 上記の半導体記憶装置において、前記複数のコンデンサのうちの少なくとも一 部のものの容量は、相互に等比級数の関係にあってもよい。

上記の半導体記憶装置において、前記複数のコンデンサのうちの少なくとも一部のものの容量は、前記記憶素子に情報を書き込むために必要な電流の量に依存 した前記寄生キャパシタの容量に従って決定されていてもよい。

10 上記の半導体記憶装置において、前記複数のコンデンサのうちの少なくとも一 部のものの容量は、前記記憶素子の位置に依存した前記寄生キャパシタの容量に 従って決定されていてもよい。

15

上記の半導体記憶装置において、前記複数のコンデンサのうちの少なくとも一部のものの容量は、プロセス条件に依存した前記寄生キャパシタの容量に従って 決定されていてもよい。

本発明の半導体記憶装置は、電流経路に存在する寄生容量の電荷をブースト回路の電荷を蓄積する節点に還流させる環流手段を有するので消費電流の少ないM RAMを得ることができている。

本発明の半導体記憶装置は、前記ブースト回路に電荷を蓄積する時刻を前記電 20 流源の活性化期間終了後に設定しているので、定電流源回路を安定的に動作させ ることができ、ひいては歩留まりの高いMRAMを得ることができている。

本発明の半導体記憶装置は、動作モードの履歴に依存して、前記電流経路に存在する寄生容量の電荷の一部を保持し、ブースト回路の放電を抑える電荷保持手段を有するので消費電流の少ないMRAMを得ることができている。

25 本発明によれば、スタンバイ時は電源からキャパシタに対する充電、動作時は キャパシタに蓄積された電荷の放電が行われることによって、寄生キャパシタに 対する充電が短時間で行われ、書込時間を短縮することができる。また、一般に これらの寄生キャパシタの大きさは、書込セルの位置や電流値に依存するが、複 数のキャパシタアレイ、および適正なキャパシタを選択するキャパシタセレクタ

を書込定電流源回路に付加することで、寄生キャパシタを適切な速度で充電する ことができる。つまり、高速書込みが実現できるため、特にMRAMの大記憶容 量化に対して効果が大きい。

5

#### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の第1の実施の形態による半導体記憶装置の構成を示すブロック図である。

第2図は、本発明の第1の実施の形態による半導体記憶装置で用いる定電流源 10 回路の構成を示す回路図である。

第3図(A)は、本発明の第1の実施の形態による半導体記憶装置の書き込み時の動作を示すタイミングチャートである。

第3図(B)は、本発明の第1の実施の形態による半導体記憶装置の書き込み 時の動作を示すもう一つのタイミングチャートである。

15 第4図は、本発明の第2の実施の形態による半導体記憶装置で用いる昇圧回路 およびレベルシフト回路の例を示す回路図である。

第5図は、本発明の第2の実施の形態による半導体記憶装置の構成を示すプロック図である。

第6図(A)は、本発明の第2の実施の形態による半導体記憶装置の書き込み 20 時の動作を示すタイミングチャートである。

第6図(B)は、本発明の第2の実施の形態による半導体記憶装置の書き込み時の動作を示すもう一つのタイミングチャートである。

第7図は、本発明の第3の実施の形態による半導体記憶装置の構成を示すプロック図である。

25 第8図は、本発明の第3の実施の形態による半導体記憶装置で用いるブースト 回路の構成を示すブロック図である。

第9図は、図8に示すブースト回路内のキャパシタセレクタの構成を示す回路 図である。

第10図は、本発明の第3の実施の形態における電流ブースト容量の分割方法

を示す容量構成図である。

第11図は、本発明の第3の実施の形態における電流ブースト容量の選択方法 を示す表である。

第12図は、本発明の効果を示す電流のシミュレーション波形の比較図である。

5 第13図は、本発明の第4の実施の形態による半導体記憶装置の構成を示すブロック図である。

第14図は、本発明の第4の実施の形態による半導体記憶装置の書き込み時の 動作を示すタイミングチャートである。

第15図は、本発明の第5の実施の形態による半導体記憶装置の構成を示すブ 10 ロック図である。

第16図は、TMRメモリセルの構造を示す図である。

第17図(A)は、メモリセルアレイを示す平面図である。

第17図(B)は、磁場表示によるアステロイド曲線を示すグラフである。

第17図(C)は電流表示によるアステロイド曲線を示すグラフである。

15 第18図は、従来例による半導体記憶装置の構成を示すブロック図である。

第19図は、従来例による半導体記憶装置における書込電流波形を示すグラフ である。

第20図は、従来例による半導体記憶装置の構成を示すブロック図である。

第21図は、大記憶容量アレイにおける寄生キャパシタの影響を示す回路図で 20 ある。

## 発明を実施するための最良の形態

25 本発明の上記および他の目的、特徴及び利点を明確にすべく、添付した図面を 参照しながら、本発明の形態を以下に詳述する。

[第1の実施の形態]

本発明の第1の実施の形態の半導体記憶装置を説明する。

第1図は、第1の実施の形態の半導体記憶装置の構成を示すブロック図である。

第1図のX側ブースト回路101において、ブースト用キャパシタCBXは一端 が接地され、もう一端は端子VBXを介してPMOSトランジスタ MSXおよび PMOSトランジスタ MBXに接続されている。PMOSトランジスタ MBX のもう一端は電源電圧Vdd に接続されている。ブーストスタンバイ時(VBST X=L レベル (GND)) では、PMOSトランジスタ MSXはオフ、PMOS5 トランジスタ MBXはオンになっているため、ブースト用キャパシタCBXには、 電荷QB=CBXimesVdd が蓄積されている。Y側ブースト回路102においても 同様である。X側書込定電流回路103、Y側書込定電流回路104は出力イン ピーダンスの大きな電流源であり、配線抵抗等の影響を受けずに、定電流を流す ことができるものとする(この設定電流値が、最終的にセルアレイに流したい電 10 流値となる)。この書込定電流回路103、104の構成は、例えば第2図のよう なトランジスタのカスコード接続を作ることで実現出来る。PMOSトランジス タのゲートへの入力電圧Vb1, Vb2は、全てのトランジスタを飽和領域で動 作可能な電圧となっており、バイアス回路で生成する。選択スイッチSW1, …, SWn(曹込開始信号WENXと電流選択信号の論理積)の切り替えにより、電 15 流値を設定できる。第2図ではnビット、バイナリの電流源から成るので、2m 通り(i、2i、3i、 $\cdots$ 、( $2^n-1$ )i)の電流値を設定できることになる。 定電流制御回路の動作および効果を、第3図(A)(B)に示したタイミングチ ャートを用いて説明する。主にX側の動作について説明するが、Y側においても 20 同様であることは、明らかである。

定電流源回路が動作状態となり、信号WENXと信号VBSTXがLレベルからHレベル(Vdd)に切り替わると、PMOSトランジスタ MBXがオフ、P MOSトランジスタ MSXがオンとなる。ノードVBXの電位は、ほぼ電源電圧 Vdd であり、配線NLXの電位はこれ以下の電位、例えばGNDであるため、ブースト用キャパシタCBXに蓄積された電荷が急激に選択配線に流れる。この電流は放電現象を反映して瞬間的なオーバーシュート電流であり、寄生キャパシタ CLX, CX1, …, CXmを充電しながら、数ナノ秒の間電流が流れる。やがて、ノードVBXの電位と配線電位NLXが等しくなると、ブースト電流の流れが止まる。この様子を第3図(B)内の電流波形IBXで示す。信号VBSTX

がHレベルの間、JードVBXは $\Delta V$ BXの電位降下が起こり、それとは逆に、 選択された配線の電位NLXはGND電位からVdd $-\Delta V$ BXまで上昇する。

このブースト回路101が仮にオフであるとすると、X側書込定電流源回路103からの電流は、寄生キャパシタに流入してしまうため、配線終端での電流IAXは立ち上がりが鈍ってしまう(第3図(B)内IAX参照)。しかし、ブースト回路101がオンである場合、上記のようにブースト電流IBXで寄生キャパシタを充電することができるため、電流波形の鈍りは減少する。ブースト用キャパシタCBXの容量を適正に設計すれば、実際にセルアレイに流れる電流IAX=ICX+IBXは、第3図(B)の最下行の信号のように短時間(2ナノ秒程度)で立ち上げることができる。そのため、書込みは短時間で完了し、消費電力の増大を防ぐことが出来る。

#### [第2の実施の形態]

5

10

15

20

25

発明の第2の実施の形態の半導体記憶装置を説明する。第2の実施の形態は、 第1の実施の形態に記載のブースト用キャパシタCBX, CBYに印加する電圧 を昇圧することで、蓄積できる電荷量を増大させ、書込時間の一層の短時間化を 目的としている。また、本回路構成によると、ブースト用キャパシタCBX, C BYに蓄積されるキャパシタ単位面積当たりの電荷量が大きくなるため、ブース ト用キャパシタCBX, CBYの面積を小さく出来ると言う利点がある。

まず昇圧回路の動作を、第4図(A)を用いて説明する。ダイオードの閾値電圧をV t とすると、スタンバイ時、入力端子A 1 の電位はV (A 1) = 0、出力端子V B T の電位はV (V B T) = V dd V t 、V - V f V c の電位はV (V B T) = V dd V t 、V c V t である。この状態でV (V c V t ) は一瞬2V dd V t に上昇しようとする(ただし、同時にダイオードV c を通じて放電されるため、実際の電位はV dd V t 以下である)。このため、ダイオードV c はオンし、安定化容量V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c V c

A~1 に周期的なパルス電圧が入力されると、安定化容量  $C_{\scriptscriptstyle B}$  はV~(A~1)=GND時は充電され、V (A 1) = Vdd 時は放電される。結局、V (A 2) -Vt = VBTとなるまでA2から出力端子VBTに対して電流が流れ、安定化容量 $C_L$ を充電する。このときの出力電位VBT = 2Vdd - 2Vtとなる。

次に、レベルシフト回路の動作を、第4図(B)を用いて説明する。第4図(B) 5 のレベルシフト回路において、入力端子 I NがL レベルである時、NMOSトラ ンジスタ MN1とPMOSトランジスタ MP2はオン、NMOSトランジスタ MN2とPMOSトランジスタ MP1はオフとなるため、出力電位OUTはLレ ベルとなる。一方、入力端子 I NがHレベルである時、NMOS トランジスタ M N2とPMOSトランジスタ MP1はオン、NMOSトランジスタ MN1とP MOSトランジスタ MP2はオフとなるため、出力電位OUTはVBTとなる。 つまり、Vdd からVBTへのレベル変換が行われる。

10

第5図は、本実施の形態2の半導体記憶装置の構成を示すブロック図である。 第5図のX側ブースト回路101Bにおいて、ブースト用キャパシタCBXは一 端が接地され、もう一端は端子VBXを介してトランジスタMSXおよびMBX 15 に接続されている。トランジスタMBXのもう一端は、前記昇圧回路 101B-1によって電源電圧Vdd が昇圧された昇圧電圧VBTに接続されている。また、 オフ時に電流がリークしないようにするために、PMOSトランジスタ MSX、 MBXのゲート電圧は、VBTにする必要がある。このため、PMOSトランジ スタMSXのゲート電圧を制御するインバータ101B-2の電源電圧はVBT 20 とし、PMOSトランジスタMBXのゲートの入力電圧は、前記レベルシフト回 路101B-3によってVdd が変換されたVBTとしてある。ブーストスタンバ イ時(VBSTX=Lレベル)においては、PMOSトランジスタ MSXはオフ、 MBXはオンとなっているため、ブースト用キャパシタCBXには、電荷QB= CBX×VBTが蓄積されている。Y側ブースト回路102Bにおいても同様で 25 ある。X側書込定電流回路103、Y側書込定電流回路104は出力インピーダ ンスの大きな電流源であり、配線抵抗等の影響を受けずに、定電流を流すことが できるものとする(この設定電流値が、最終的にセルアレイに流したい電流値と なる)。この構成は、例えば第2図のようなトランジスタのカスコード接続を作る

ことで実現出来る。

本回路の動作を、第6図(A)(B)に示したタイミングチャートを用いて説明する。主にX側の動作について説明するが、Y側においても同様であることは、明らかである。

このブースト回路101Bが仮にオフであるとすると、X側書込定電流源回路 103からの電流は、寄生キャパシタに流入するために、アレイ内電流IAXは 立ち上がりが鈍ってしまう(第6図(B)内参照)。しかし、ブースト回路101 Bがオンした場合、上記のようにブースト電流IBXで寄生キャパシタを充電す ることができるため、電流波形の鈍りは減少する。ブースト用キャパシタCBX の容量を適正に設計すれば、実際にセルアレイに流れる電流IAX=ICX+I BXは、第6図(B)の最下行に示すように短時間(2ナノ秒程度)で立ち上げ ることができる。そのため、書込みは短時間で完了し、消費電力の増大を防ぐこ とが出来る。

#### [第3の実施の形態]

本発明の第3の実施の形態の半導体記憶装置を説明する。

第3の実施の形態は、第20図の大記憶容量アレイに対して電流プースト回路 を適用する方法について述べたものである。本実施の形態で用いる書込回路図を

第7図で示す。X側電流プースト用キャパシタアレイ111およびX側キャパシタセレクタ112が、X側のメイン配線113に対して接続され、Y側電流プースト用キャパシタアレイ114およびキャパシタセレクタ115が、Y側のメイン配線116に対して接続されていることが、第3の実施の形態の特徴である。また、「0」「1」の書込みの切替えはY側の書込電流方向の切替えにより行う、双方向の書込電流に対してブースト電流を加えられるように、Y側については、2系統(L, Rと表記)のキャパシタアレイ及びキャパシタセレクタが用意されている。X側書込みとY側書込みの動作は、基本的に同様であるので、以下ではX側書込みに関してのみ説明する。

第7図で示したX側書込定電流源103は、IX1, IX2、…, IXnのn 10 通りの電流値を出力することができるとする。これは、MRAMの磁化反転電流 はプロセス条件等によりばらつきがあり、かならずしも設計した電流値が最適な 電流値ではない可能性があるため、製造出荷時に電流値を調整する必要があるた めである。このn通りの書込電流値によって、寄生キャパシタQkは式(1)に 従って変化するため、電流ブースト用キャパシタもn通り用意する必要がある。 15 また、X方向にはM個の小アレイXA1, …, XAMが並ぶが、X方向書込アレ イ位置k (k=1、2、…、M) によっても寄生キャパシタQkは式(1)に従 って変化するため、M通りの電流ブースト用キャパシタを用意する必要がある。 さらに、プロセス条件等により、実際の寄生キャパシタは設計値と異なる可能性 があるため、電流ブースト量を補正する必要があり、この目的でs 通りのブース 20 ト用キャパシタを用意する必要がある。以上の要請から、第7図の各行における 電流ブースト用キャパシタの占有面積が巨大になる恐れがある。

しかし、最大プースト時(電流値最大、最遠方のアレイ選択時、補正プースト 25 量最大時)に全てのプースト用キャパシタに充電した電荷を用いる構成にし、浮遊キャパシタの式(1)を近似できるようにキャパシタ間の関係を等比級数的にすれば、プースト用キャパシタの数を減らせ、従ってブースト用キャパシタの占有面積を小さくすることが出来る。例えば、本実施の形態では、X側キャパシタアレイ、X側キャパシタセレクタのブロックとして、第8図に示すものを用いる

(Y側についても同様の構成が可能である)。第8図に示すブロックはアレイの行毎に用意される。ここでは、X方向書込みアレイ位置数M=4、電流値数n=4、補正値数s=4としている。

そして、X方向書込みアレイ位置数M=4としたことに伴い、端子 $XA2\sim X$ A4でブースト用キャパシタの容量を調整する。第8図の端子"ARRAY"を制 5 御する論理ゲートの構成から明らかなように、X方向位置が1、Y方向位置がj のアレイを選択し、書込開始信号WENXがHレベルとなったときには、キャパ シタセレクタ(A)に接続されるキャパシタ#1~#6が使用候補のキャパシタ となり、X方向位置が2、Y方向位置がjのアレイを選択し、書込開始信号WE NXがHレベルとなったときには、キャパシタセレクタ (A) に接続されるキャ 10 パシタ# 1~# 6 及びキャパシタセレクタ(B)に接続されるキャパシタ# 7~ #14が使用候補のキャパシタとなり、X方向位置が3、Y方向位置がjのアレ イを選択し、書込開始信号WENXがHレベルとなったときには、キャパシタセ レクタ (A) に接続されるキャパシタ#1~#6、キャパシタセレクタ (B) に 接続されるキャパシタ#7~#14及びキャパシタセレクタ (C) に接続される 15 キャパシタ#13~#18が使用候補のキャパシタとなり、X方向位置が4、Y 方向位置がjのアレイを選択し、書込開始信号WENXがHレベルとなったとき には、キャパシタセレクタ (A) に接続されるキャパシタ#1~#6、キャパシ タセレクタ(B)に接続されるキャパシタ#7~#14、キャパシタセレクタ(C) に接続されるキャパシタ#13~#18及びキャパシタセレクタ (D) に接続さ 20 れるキャパシタ#19~#24が使用候補のキャパシタとなる。

電流値数n=4としたことに伴い、端子I1、I2で各キャパシタセレクタに接続されるキャパシタのうち実際に使用するキャパシタを選択する。また、補正値数s=4としたことに伴い、端子S1、S2で各キャパシタセレクタに接続されるキャパシタのうち実際に使用するキャパシタを選択する。これらを合わせて端子I1、I2、S1、S2で各キャパシタセレクタに接続されるキャパシタのうち実際に使用するキャパシタを選択する。ブースト用キャパシタは#1~#24まであるので、ブースト用キャパシタの数は、合計で24個である。M×n×s=4×4×4=64であるので、これと比較するとブースト用キャパシタの数

が削減されていることがわかる。各キャパシタセレクタのブースト電流出力端子は、IB1,IB2,IB3であり、これらはX側メイン配線113(配線NLXに相当)に接続される。従って、X側定電流源103が出力する調整された定電流に端子IB1、IB2、IB3から出力される電流が加わる。第8図では、

キャパシタセレクタ (A) ~ (D) 内のトランジスタサイズは特に規定していないが、電流ブースト用キャパシタの大きさに従って、MBXj, MSXj (j=1, ..., 6) (第9図参照) のゲート幅等を調整することは容易である。

5

各キャパシタセレクタ121を第9図に、キャパシタアレイを第10図に示す。 第9図内の "ARRAY" 端子は、第8図に示す "ARRAY" 端子に対応する。

第9図内の"I1"、"I2"端子は、第8図に示す"I1"、"I2"端子に対 10 応し、調整された書込定電流の値に応じて式(1)に従ってブースト量を調整す るために用いられる。例えば、I1=L、I2=Lの時は、第9図内の出力端子 C1に接続されたブースト用キャパシタ(#1、#7、#13又は#19)及び 出力端子C2に接続されたブースト用キャパシタ(#2、#8、#14又は#2 0) が選択候補Tなる。 I 1=H、 I 2=Lの時は、第9図内の出力端子C1に 15 接続されたブースト用キャパシタ(#1、#7、#13又は#19)、出力端子C 2に接続されたブースト用キャパシタ(#2、#8、#14又は#20)、出力端 子C3に接続されたブースト用キャパシタ(#3、#9、#15又は#21)及 び出力端子C4に接続されたプースト用キャパシタ(#4、#10、#16又は #22) が選択候補となる。 I 1=L、 I 2=Hの時は、第9図内の出力端子C 20 1に接続されたブースト用キャパシタ(#1、#7、#13又は#19)、出力端 子C2に接続されたブースト用キャパシタ(#2、#8、#14又は#20)、出 力端子C5に接続されたブースト用キャパシタ(#5、#11、#17又は#2 3) 及び出力端子C4に接続されたブースト用キャパシタ(#6、#12、#1 8又は#24)が選択候補となる。 I 1=H、 I 2=Hの時は、第9図内の出力 25 端子C1に接続されたプースト用キャパシタ(#1、#7、#13又は#19)、 出力端子C2に接続されたブースト用キャパシタ(#2、#8、#14又は#2 0)、出力端子C3に接続されたブースト用キャパシタ(#3、#9、#15又は

#21)及び出力端子C4に接続されたブースト用キャパシタ(#4、#10、

#16又は#22)、出力端子C5に接続されたブースト用キャパシタ(#5、#11、#17又は#23)及び出力端子C4に接続されたブースト用キャパシタ(#6、#12、#18又は#24)が選択候補となる。

第9図内の"S1"、"S2"端子は、第8図に示す"S1"、"S2"端子に対 応し、寄生キャパシタQkのプロセス条件依存性を補償するために用いられる。 例えば、S1=L、S2=Lの時は、ブースト用キャパシタは選ばれない。S1=H、S2=Lの時は、第9図内の出力端子C1に接続されたブースト用キャパ シタ(#1、#7、#13又は#19)、出力端子C3に接続されたブースト用キ ャパシタ(#3、#9、#15又は#21)及び出力端子C5に接続されたブー スト用キャパシタ(#5、#11、#17又は#23)が選択候補となる。S1 10 =L、S2=Hの時は、第9図内の出力端子C2に接続されたブースト用キャパ シタ(#2、#8、#14又は#20),出力端子C4に接続されたブースト用キ ャパシタ(#4、#10、#16又は#22) 及び出力端子C6に接続されたブ ースト用キャパシタ(#6、#12、#18又は#24)が選択候補となる。 I 1=H、I2=Hの時は、第9図内の出力端子C1に接続されたブースト用キャ 15 パシタ(#1、#7、#13又は#19),出力端子C2に接続されたブースト用 キャパシタ(#2、#8、#14又は#20)及び出力端子C3に接続されたブ ースト用キャパシタ(#3、#9、#15又は#21)、出力端子C4に接続され たプースト用キャパシタ (#4、#10、#16又は#22)、出力端子C5 (# 5、#11、#17又は#23) に接続されたブースト用キャパシタ及び出力端 20 子C6に接続されたブースト用キャパシタ(#6、#12、#18又は#24) が選択候補となる。

上記の三種類の選択候補の論理積をとったプースト用キャパシタが実際に用いられる。すなわち、以上のXAj (j=(1), 2, …, 4), I1, I2, S1, S2の組み合わせにより、最適なプースト用キャパシタが選ばれる。全ての組み合わせを、第11図に示す。第11図中では、I (j)=I ( $I1+2\times I2$ )、A (j)=XAj、S (j)=S ( $S1+2\times S2$ ) である(ただし、数値化のためにL=0、H=1とした)。例えば、I1=1、I2=0のときにはI (j)=I ( $I+2\times O$ )=I (I) となり、I0 (I1) となり、I1 (I2) (I3) (I4)

となり、S1=1、S2=0のときには $S(j)=S(1+2\times0)=S(1)$ となる。

容量は#1~#24の24個が存在し、第10図のように分割してある。容量の合計は20.4 pFであり、最大ブースト時(上述)にすべてのブースト用キャパシタが使われる。(小アレイ数M) × (電流値 n 通り) × (ブースト調整4通り) =  $4 \times 4 \times 4 = 64$  通りについて各々ブースト用キャパシタを用意した場合は、第11図の容量の合計 306.8 pFが必要となる。つまり、本実施例では、使用面積を6.6%程度に削減できている。

第10図を参照すると、#1+#2の幅:#3+#4の幅:#5+#6の幅=
10 1:1:2であり、#3+#4の幅と#5+#6の幅は等比級数の関係にある。
#1の幅:#2の幅=1:2であり、#1の幅と#2の幅は等比級数の関係にある。#3の幅:#4の幅=1:2であり、#3の幅と#4の幅は等比級数の関係にある。#5の幅:#6の幅=1:2であり、#5の幅と#6の幅は等比級数の関係にある。#5の幅:#6の幅=1:2であり、#5の幅と#6の幅は等比級数の関係にある。#1の高さ:#7の高さ:#13の高さ:#19の高さ=4:1:
15 2:4であり、#7の高さ、#13の高さ及び#19の高さは等比級数の関係にある。

第12図は、容量1MビットのMRAMセルアレイに対して、設定値8mAの書込電流を流した時のシミュレーション結果である。8mAの書込み電流が6ナノ秒継続したときに書込みセルに対して書込みが行われるが、書込み電流が8mA未満である時には書込みセルに対して書込みができない。電流値が8mAになってからの書込時間が5ナノ秒として、ブースト回路を用いない場合(A)は、書込電流を流す時間として80ナノ秒程度の時間を要している。ここでは、70%程度(斜線部)が無駄な電流である。一方、適正なブースト電流を用いた場合(B)は、書込時間は15ナノ秒程度に短縮できており、無駄な電流も40%程度(斜線部)である。ただし、ブースト量が多いと所望の電流(ここでは8mA)以上の電流が流れ、誤書込みの要因となるので、容量の正確な設計が必要である。本発明の場合、第9図の容量調整端子を用いて、ブースト量を調整することが出来る。

[第4の実施の形態]

5

20

25

本発明の第4の実施の形態の半導体記憶装置を説明する。

本発明の第4の実施の形態101の回路図を第13図に示す。この図は、説明を容易にするためにX側の回路のみを取り出している。 $S1\sim S6$ は信号を表し、/S5、/S6はそれぞれS5、S6の反転信号を表す。N1、N2は節点の電位を表す。

第14図を参照すると、時刻 t 100でブースト容量からの電流供給は終了するが、第1の実施形態とは異なり、すぐにはブースト容量を充電しない。したがって、実施形態1とは異なり、信号S1は信号VBSTXから分離されている。ブースト回路の節点(VBX)を充電すると電源Vddから電流が流れ出し、これにより電源ノイズが発生する。この電源ノイズは同じ電源Vddを使用するX側書込み定電流源回路の定電流の精度を下げる。本実施形態では、定電流源回路の動作中にはブースト容量を充電しないためこの弊害は起きない。

時刻 t 1 0 1 で定電流源回路が停止するとき、節点NLXはリセットされずに 電位(電荷)を保持する。次に時刻 t 102に信号S3が "Low" となり、節点 N 1 がフローティング状態となる。次に時刻 t 1 0 3 に信号 S 5 により、節点 N 15 LXと節点N1が電気的に接続され、節点NLXからN1へ電荷が転送される。 時刻t104にN1が再びフローティング状態になった後、時刻t105に節点 N2をフローティング状態とする。次に時刻 t 1 0 6 に節点N2 と節点NLXが 電気的に接続される。このとき、節点N 1 はフローティングであるため、容量素 子CRXのカップリングによって、ほぼ節点NLXの電位分上昇する。次に時刻 20 t 107に信号S2が活性化され節点N1から節点NLXに電荷が転送される。 このとき、節点NLXの電位は容量素子CRXのカップリングにより、減少する ので、実質的に節点NLXの電荷がブースト回路の節点VBXに転送されている。 時刻t108~t110の間に各信号をリセットする。最後に時刻t111に節 点VBXを電源Vddの電位まで充電するが、実施形態1の場合と比べて、充電 25 に必要な電力は小さい。

[第5の実施の形態]

5

10

本発明の第5の実施の形態の半導体記憶装置を説明する。

本発明の第5の実施形態の回路図を第15図に示す。本実施形態では、書込

みモードが終了しても、信号S10を活性化しないため、節点NLXはリセットされず、節点NLXの電位は接地電位とならない。なお、このリセットトランジスタM103は第1~4の実施形態の図では省略されていたが、動作波形より、このような作用を持つ回路が存在していることは明らかである。リセットをしなければ、NLXの寄生容量には電荷が保持される。書込みモードの後、続けて書込みモードだった場合、動作モード判定回路105が連続書込みを検知し、連続検知信号S11を"Low"として、ブースト容量を活性化しない。これは既にNLXは充電されており、充電する必要がないためである。この場合、ブースト容量を充電するための電力が節約される。動作モード判定回路105が読み出しモードを判定した場合、信号S10が活性化され節点NLXはリセットされる。

5

10

#### 産業上の利用可能性

15 本発明は、電流を流すことにより記憶素子に情報を書き込む半導体記憶装置に 利用でき、特に、電流を流すことにより発生した磁界によりトンネル磁気抵抗素 子に情報を書き込む半導体記憶装置に利用することができる。

### 請求の範囲

1. 情報を記憶する記憶素子と、

電流を流すことにより前記記憶素子に情報を書き込むために設けられた定電流源と、

5 前記記憶素子に関連した所定位置において、前記定電流源により流された電流 の量が前記記憶素子に情報を書き込むために必要な電流の量に達するまでの間に、 寄生キャパシタを充電するためのブースト回路と、

を備えることを特徴とする半導体記憶装置。

10 2. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

前記記憶素子は、トンネル磁気抵抗素子であり、前記所定位置は、前記トンネル磁気抵抗素子に電流による磁界を与える位置であることを特徴とする半導体記憶装置。

15 3. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

前記ブースト回路は、前記寄生キャパシタを充電するための電荷を蓄積するコンデンサを備えることを特徴とする半導体記憶装置。

- 4. 請求項3に記載の半導体記憶装置において、
- 20 前記コンデンサの両極間電圧を電源電圧以上にするための回路を更に備えることを特徴とする半導体記憶装置。
  - 5. 請求項3に記載の半導体記憶装置において、 前記コンデンサは複数有り、
- 25 前記ブースト回路は、前記寄生キャパシタを充電するために必要な電荷の量に 応じて、充電に用いるコンデンサを切り替える切替手段を備えることを特徴とす る半導体記憶装置。
  - 6. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、

前記切替手段は、前記寄生キャパシタを充電するために必要な電荷の量に応じて、充電に用いるコンデンサの組み合わせを切り替えることを特徴とする半導体記憶装置。

5 7. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、

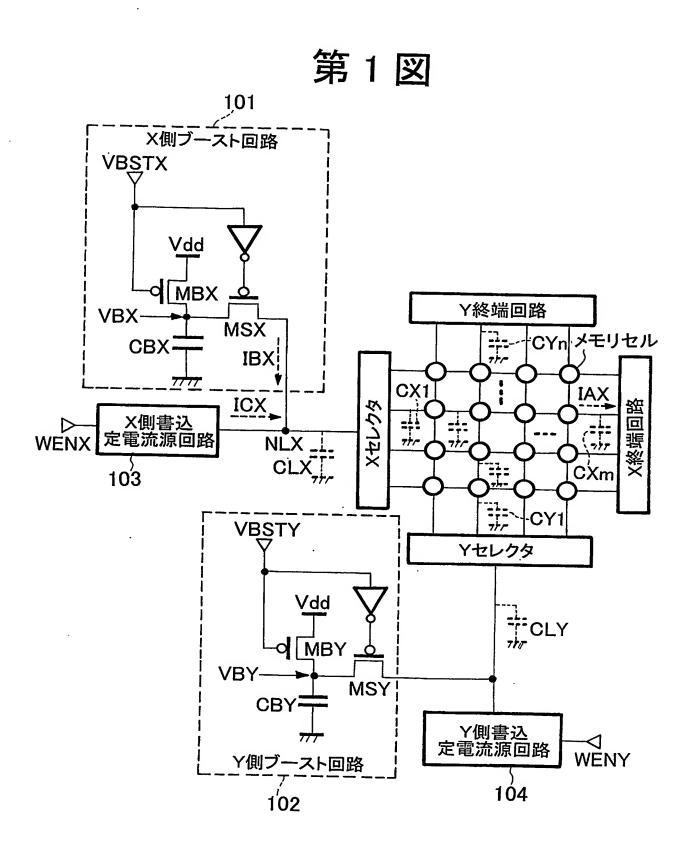
前記複数のコンデンサのうちの少なくとも一部のものの容量は、相互に等比級数の関係にあることを特徴とする半導体記憶装置。

- 8. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、
- 10 前記複数のコンデンサのうちの少なくとも一部のものの容量は、前記記憶素子 に情報を書き込むために必要な電流の量に依存した前記寄生キャパシタの容量に 従って決定されていることを特徴とする半導体記憶装置。
  - 9. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、
- 15 前記複数のコンデンサのうちの少なくとも一部のものの容量は、前記記憶素子 の位置に依存した前記寄生キャパシタの容量に従って決定されていることを特徴 とする半導体記憶装置。
  - 10. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、
- 20 前記複数のコンデンサのうちの少なくとも一部のものの容量は、プロセス条件 に依存した前記寄生キャパシタの容量に従って決定されていることを特徴とする 半導体記憶装置。
- 11. 請求項3に記載の半導体記憶装置において、前記記憶素子に書き込むため の電流の電流経路に存在する寄生キャパシタの電荷の少なくとも一部を前記ブー スト回路の電荷を蓄積する節点に還流させる環流手段を有する半導体記憶装置。
  - 12. 請求項3に記載の半導体記憶装置において、前記ブースト回路に電荷を蓄積する時刻を前記定電流源の動作期間終了後に設定することを特徴とする半導体

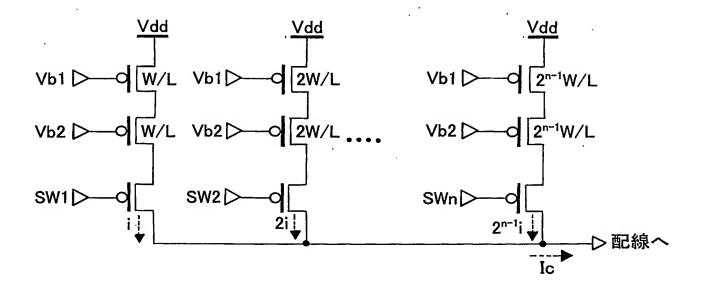
### 記憶装置。

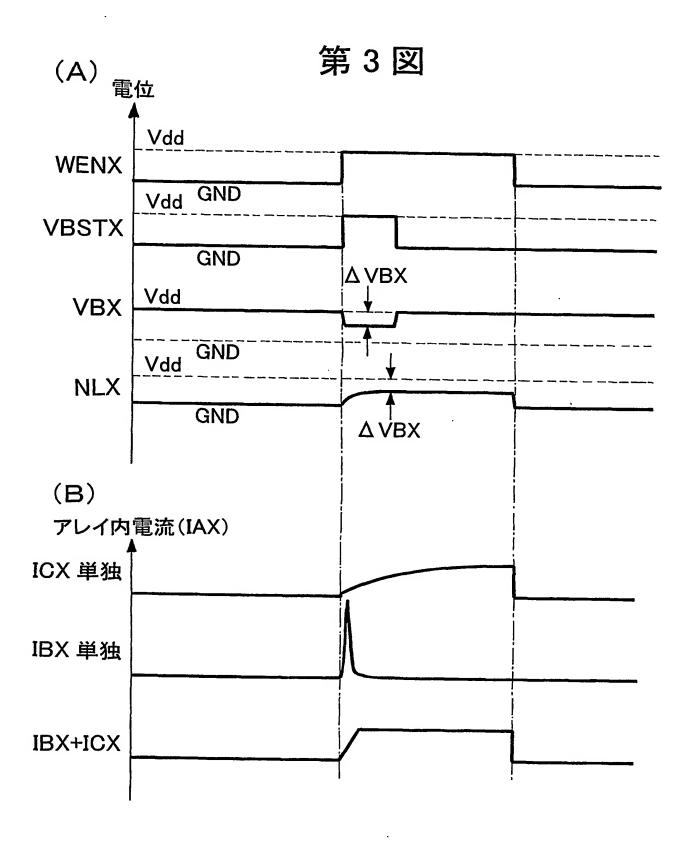
5

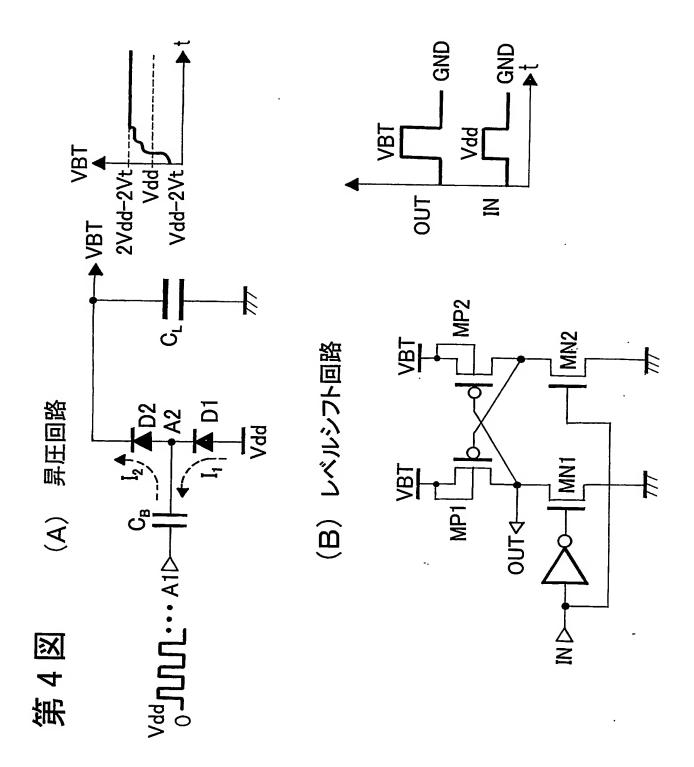
13.請求項1に記載の半導体記憶装置において、動作モードの履歴に依存して、前記記憶素子に書き込むための電流の電流経路に存在する寄生キャパシタの電荷の一部を保持し、ブースト回路の放電を抑える電荷保持手段を有する半導体記憶装置。

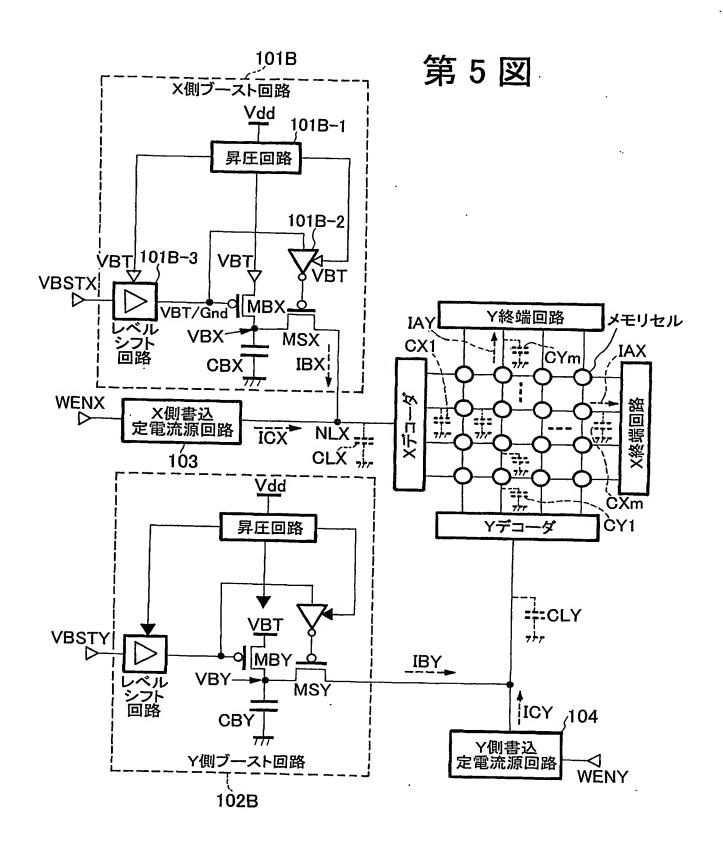


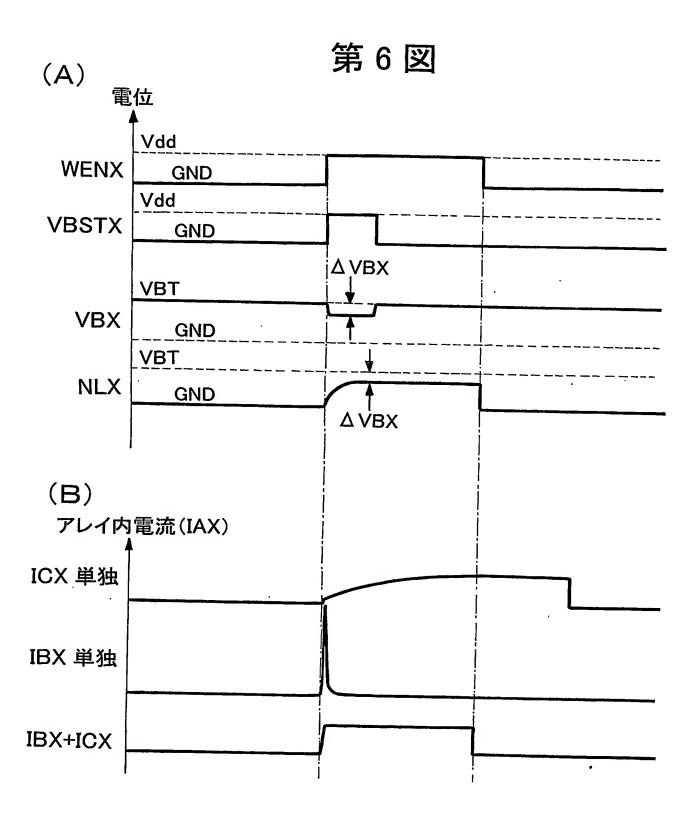
第2図



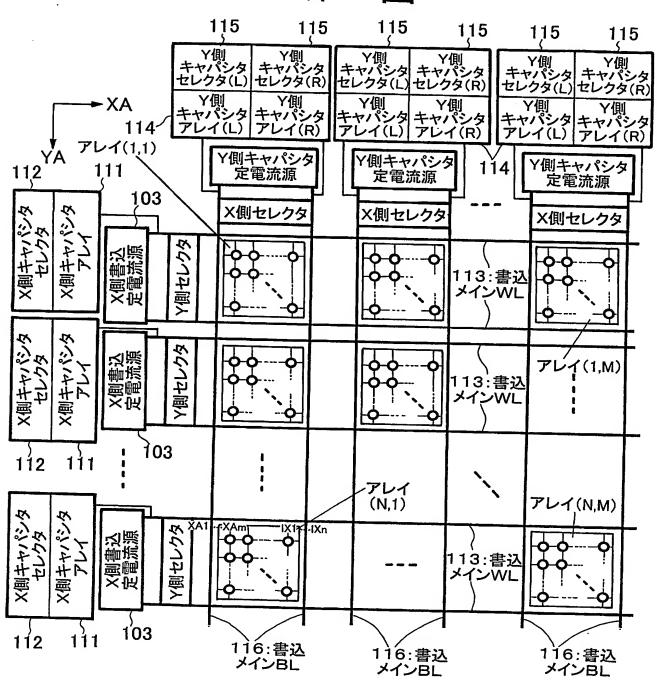




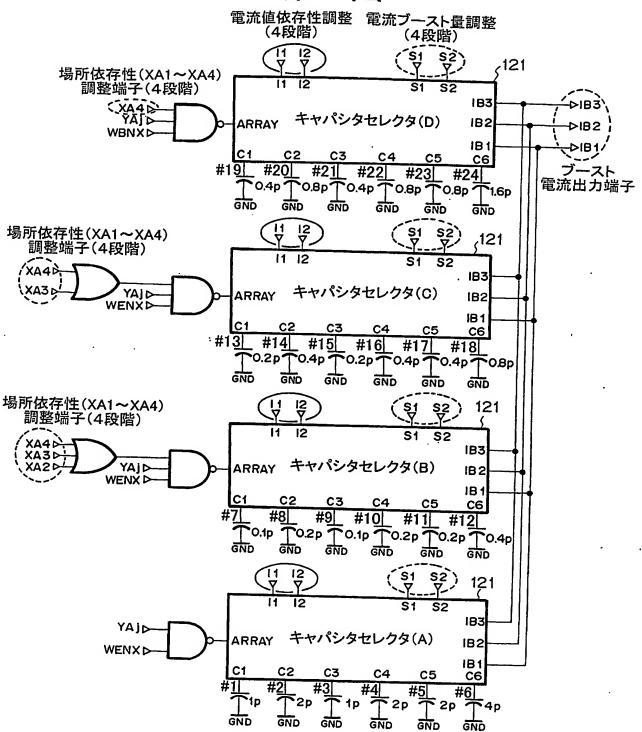


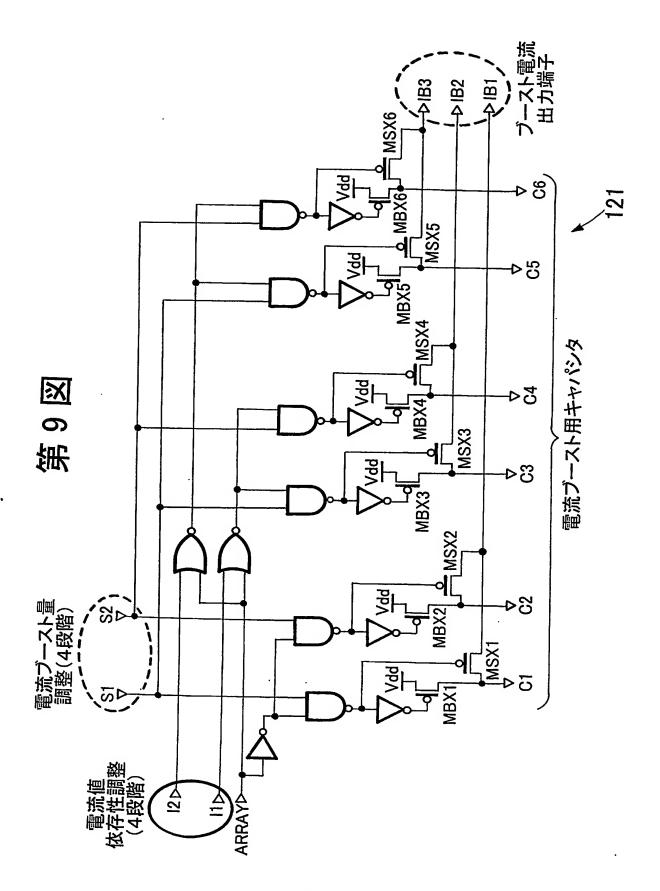


## 第7図



第8図





#18 #12 9# #23 (3)用キャパシタ領域 #17 #11 #2 '夕領域 #22 #16 #10 #4 第 10 図 #15 #21 # #3 #20 #14 \$ #2 #19 **L**# #1 A(2),A(3),A(4)用 キャパシタ領域 1 A(4)用キャパシタ領域・ A(3),A(4)用キャパンタ領域

10/21

# 第 11 図

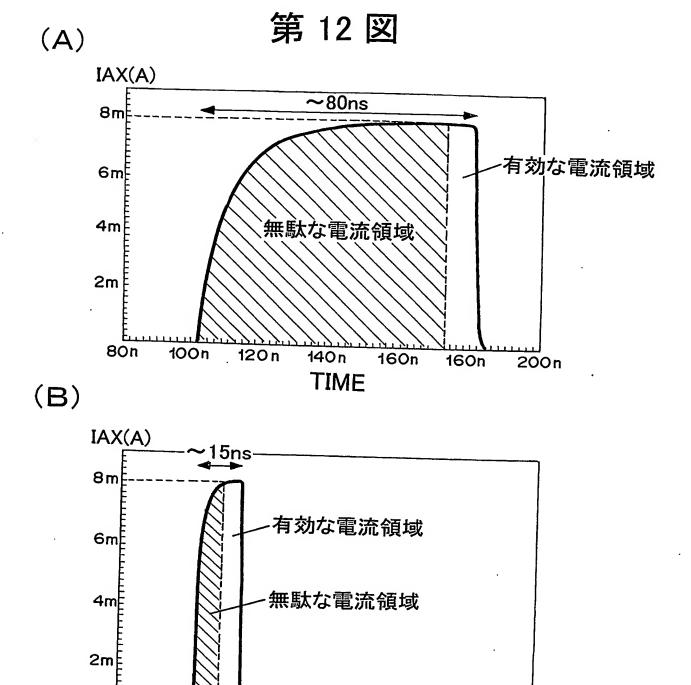
電流(30)	_			713		
1			アレイ(4:1)	調整(3:0)	容量(pF)	使用キャパシタ
10	1					
3   (IO)	2				3	
4   (100	3					
S   (100   A(2)   S(0)   A(2)   S(1)   1.1			A(1)			
6   ((0)   A(2)   S(1)   1.1   1.1   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2	5	1(0)				
7	6					
8 (10) A(2) S(3) 3.3 #1#2#7#88 9 1(0) A(3) S(0) 0.0 元としまします。 10 1(0) A(3) S(0) 0.0 元としまします。 11 1 1(0) A(3) S(2) 2.8 #1#2#7#8#13#14   12 1(0) A(3) S(3) 3.9 #1#2#7#8#13#14   13 1(0) A(4) S(0) 0.0 元としまします。 14 1(0) A(4) S(0) 0.0 元としまします。 15 1(0) A(4) S(3) 4.5 #1#2#7#3#19   16 1(0) A(4) S(3) 4.5 #1#2#7#3#19   17 1(1) A(1) S(0) 0.0 #1#2#7#3#19#20   18 1(1) A(1) S(1) 2.0 #1#3#13#14#19#20   18 1(1) A(1) S(1) 2.0 #1#3#14#19#20   19 1(1) A(1) S(3) 6.0 #1#-#4   20 1(1) A(1) S(3) 6.0 #1#-#4   21 1(1) A(1) S(3) 6.0 #1#-#4   21 1(1) A(2) S(3) 6.6 #1#2#7#9#13#15#10#12#10#12#2#2   11 1(1) A(2) S(3) 6.6 #1#2#7#9#13#15#10#12#10#13#15#10#10#10#10#10#10#10#10#10#10#10#10#10#	7					
9   1(0) A(3) S(0) 0,0	8		A(2)			
10	9					
11						
12   100			A(3)			
13	12					
14						
15   100						
16						
17						
18						#1,#2,#7,#8,#13,#14,#19,#20
19						
20						
1		((1)				
1						
1						
1						
The color of the						
26   I(1)						#1,#2,#7,#8
27   I(1)						
1						#1,#3,#7,#9,#13,#15
1						· #2,#4,#8,#10,#14,#16
1(1)						#1-#4,#7-#10,#13-#16
31						なし
1(1)						#1,#3,#7,#9,#13,#15,#19,#21
11						#2,#4,#8,#10,#14,#16,#20,#22
12					11,2	#1-#4,#7-#10,#13-#16,#19-#22
12						なし
12					3.0	
37   1(2)					6.0	#2,#6
(12)   A(2)   S(0)   0.0   方は   1.#5.#7.#11   1.#1.#1.#12   40   1(2)   A(2)   S(3)   9.9   #1.#2.#5,#6.#7.#1.1   #1.#5.#7.#11   1(2)   A(3)   S(0)   O.0   方は   A(3)   S(0)   O.0   方は   A(3)   S(1)   3.9   #1.#5.#7.#11.#13.#17   A(3)   S(2)   A(3)   S(3)   S(3)   A(4)   A(4)   A(5)						#1,#2,#5,#6
39   1(2)					0.0	なし
40				S(1)	3.3	#1,#5,#7,#11
1					6.6	#2,#6,#8,#12
41					9.9	
A(3)					0.0	なし
1(2)						
44   1(2)			A(3)		7.8	#2,#6,#8,#12,#14,#18
45					11.7	#1,#2,#5-#8,#11-#14.#17.#18
47					0.0	なし
47					5.1	#1,#5,#7,#11,#13.#17.#19.#23
15.3						#2,#6,#8,#12,#14,#18,#20,#24
13					15.3	#1,#2,#5-#8,#11-#14,#17-#20.#23.#24
50					0.0	
51				S(1)	4.0	
52   1(3)						
S(0)   O.0   大きし   大きし   S(1)   A(2)   S(1)   A(4)   #1,#3,#5,#7,#9,#11   S(1)   A(2)   S(2)   8.8   #2,#4,#6,#8,#10,#12   F(3)   A(2)   S(3)   F(3)   A(3)   S(3)   F(3)   A(3)   S(4)   A(3)   S(5)   F(6)   F					120	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
54         I(3)         A(2)         S(1)         4.4         #1,#3,#5,#7,#9,#11           55         I(3)         A(2)         S(2)         8.8         #2,#4,#6,#8,#10,#12           56         I(3)         A(2)         S(3)         13.2         #1-#12           57         I(3)         A(3)         S(0)         0.0         なし           58         I(3)         A(3)         S(1)         5.2         #1,#3,#5,#7,#9,#11,#13,#15,#17           59         I(3)         A(3)         S(2)         10.4         #2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18           60         I(3)         A(3)         S(3)         15.6         #1-#18           61         I(3)         A(4)         S(0)         0.0         なし           62         I(3)         A(4)         S(1)         6.8         #1,#3,#5,#7,#9,#11,#13,#15,#17,#19,#21,#23           63         I(3)         A(4)         S(2)         13.6         #2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22,#24						
S(2)   S(3)   A(2)   S(3)						
13.2						
57 (3) A(3) S(0) 0.0 たし たし 58 (13) A(3) S(1) 5.2 #1,#3,#5,#7,#9,#11,#13,#15,#17 59 (13) A(3) S(2) 10.4 #2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18 60 (13) A(3) S(3) 15.6 #1-#18 61 (13) A(4) S(0) 0.0 たし 62 (13) A(4) S(1) 6.8 #1,#3,#5,#7,#9,#11,#13,#15,#17,#19,#21,#23 63 (13) A(4) S(2) 13.6 #2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22,#24 (13) A(4) S(2) 13.6 #2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22,#24					13.2	#1-#12
58					0.0	なし
1(3)					5.2	#1,#3,#5,#7,#9,#11,#13,#15,#17
15.6						#2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18
61 (3) A(4) S(0) 0.0 なし 62 (3) A(4) S(1) 6.8 #1,#3,#5,#7,#9,#11,#13,#15,#17,#19,#21,#23 63 (3) A(4) S(2) 13.6 #2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22,#24					15.6	
62 1(3) A(4) S(1) 6.8 #1,#3,#5,#7,#9,#11,#13,#15,#17,#19,#21,#23 (63) 1(3) A(4) S(2) 13.6 #2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22,#24						なし
03   1(3)   A(4)   S(2)   13.6   #2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22,#24					6.8	#1,#3,#5,#7,#9,#11,#13,#15,#17.#19.#21.#23
					13.6	#2,#4,#6,#8,#10,#12,#14,#16,#18,#20,#22.#24
	04	(3)	A(4)	S(3)	20.4	

WO 2004/061854

80n

100n

120n



140n

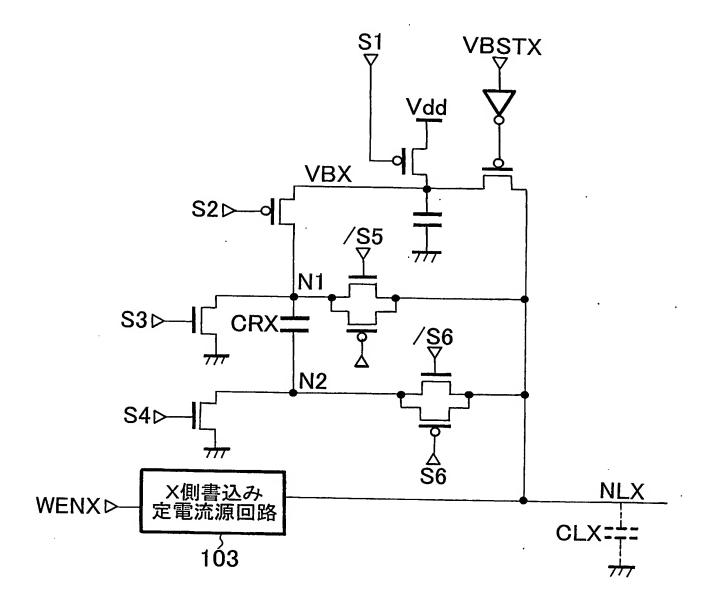
TIME

160n

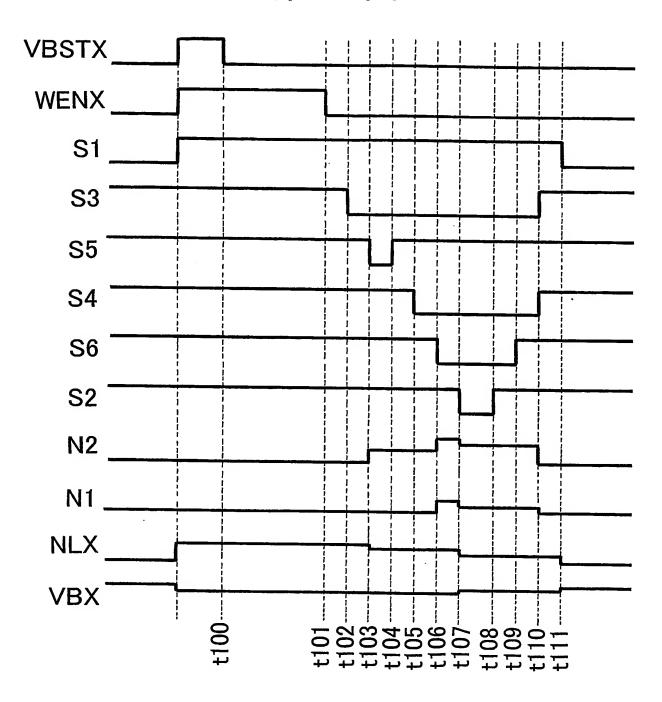
180n

200n

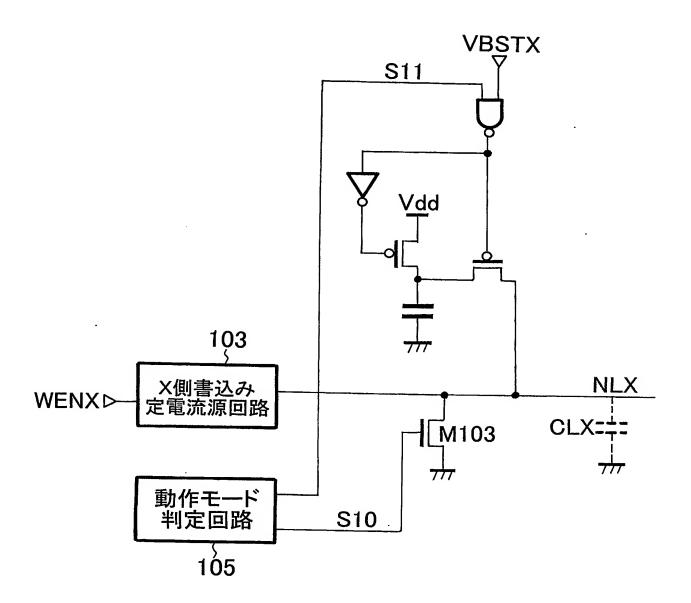
## 第 13 図



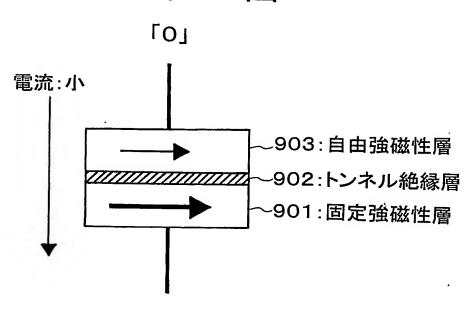


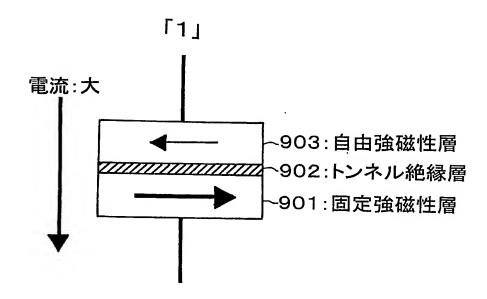


## 第 15 図

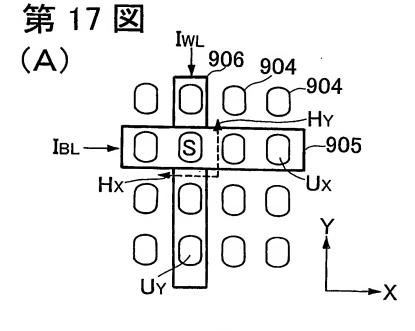


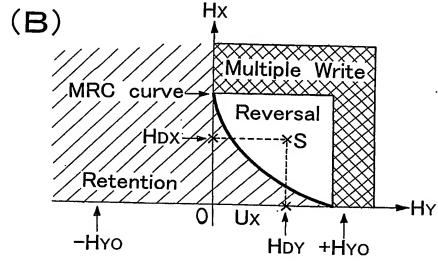
## 第 16 図

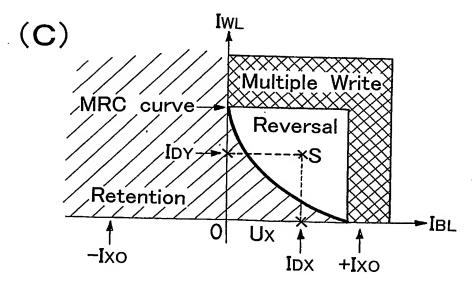


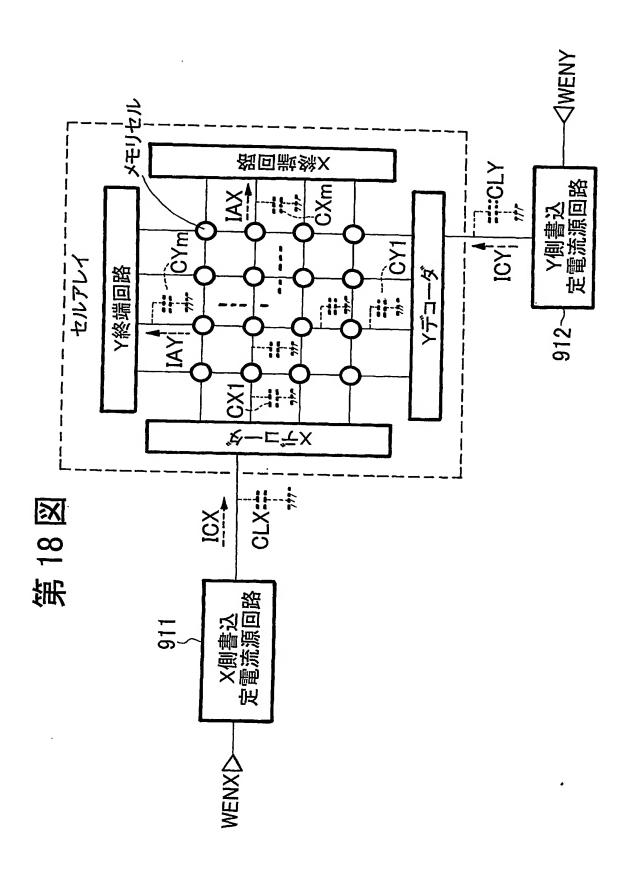


WO 2004/061854 PCT/JP2003/016981

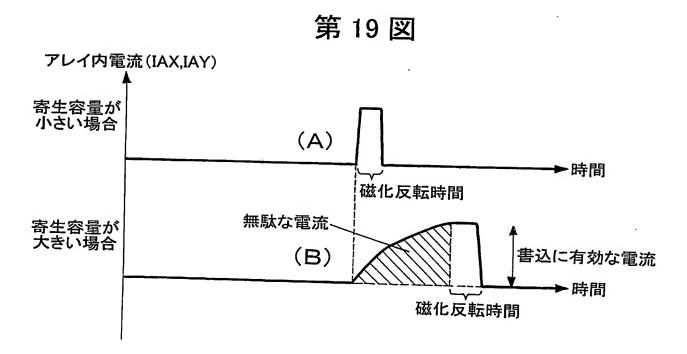


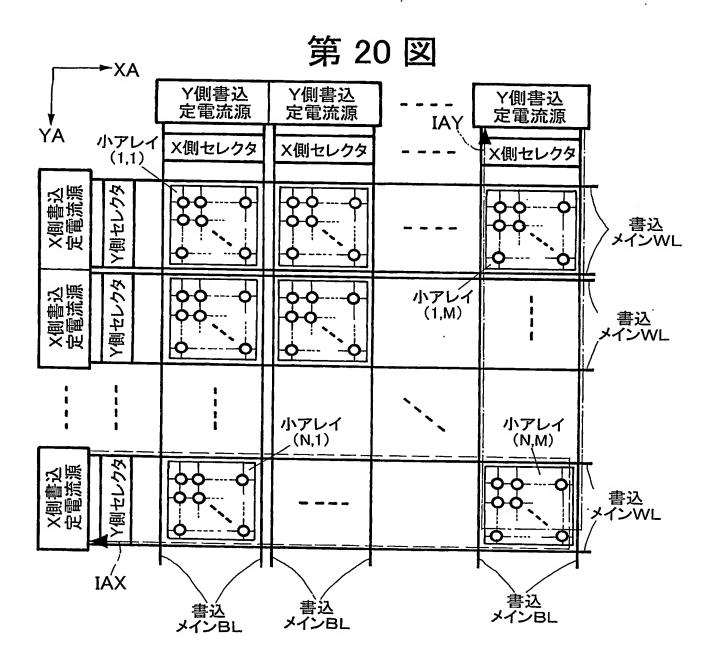






WO 2004/061854





X側セレクタ 第21 図 O  $\alpha$ 小アレイ(1,1) 電流経路1 電流源 X急加

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/16981

			PCT/JP03/16981	
A. CLAS	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER .C1 <sup>7</sup> G11C11/15		· ·	
	011011, 15			
According	to International Patent Classification (IPC) or to best			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC  B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification gystem follows)				
Int	.Cl <sup>7</sup> G11C11/15	ou of classification symbols)		
Documenta	ition searched other than minimum d			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004				
NOKA	1 Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004	Jitsuyo Shinan Tor	roku Koho 1996-2004	
Electronic o	data base consulted during the international search (n	ame of data base and, where prac	cticable, search terms used)	
		,	one of the state o	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where	enpropriate of the relevant		
A	JP 10-106255 A (Toshiba Cor	en l		
	24 April, 1998 (24.04.98)	P•//	1-13	
	Full text; all drawings & US 5894447 A			
7				
A .	JP 2002-93144 A (Infineon T 29 March, 2002 (29.03.02),	echnologies AG.),	1-13	
	Full text; all drawings		1	
]	& US 2002/0024875 A1	P 1170750 A1		
	& DE 10032272 A & C			
P,A	JP 2003-123464 A (Canon Inc 25 April, 2003 (25.04.03),	.),	1	
j	Par. Nos. [0014] to [0015]:	Fia 11		
į	(Family: none)			
1				
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex	ζ.	
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not				
considered to be of particular relevance priority date and not in conflict with the application by understand the principle or theory underlying the investigation.			affict with the application but cited to	
uaic	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot	vance; the claimed invention cannot be	
CITCU IO	establish the publication date of another citation or other cason (as specified)	"Y" document of particular rele	taken alone	
O" documer means	eason (as specified)  at referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an in	ventive step when the document is	
P" documer	nt published prior to the international filing data but leter	"&" combination being obvious document member of the sa	to a person skilled in the ort	
ate of the ac	ctual completion of the international search			
06 April, 2004 (06.04.04)  Date of mailing of the international search report 20 April, 2004 (20.04.04)			ional search report 4 (20,04,04)	
	·		,,,	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		

四院嗣 <b>全</b> 報告	」 国際出願番号 PCT/JP03/	16981		
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl <sup>7</sup> G11C 1	11/15			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl <sup>7</sup> G11C 1	1/15			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 日本国公開実用新案公報 日本国登録実用新案公報 日本国実用新案登録公報				
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)				
C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A JP 10-106255 A(株式会社東芝) 1998.04.24,全文,全図 & US 589444		1-13		
A JP 2002-93144 A(インフィネオン テクノロシュー 2002.03.29,全文,全図 & US 2002/0 & DE 10032272 A & CN 1337708 A	JP 2002-93144 A(インフィネオン テクノロシャース アクチェンケャセ・ルシャフト) 2002.03.29,全文,全図 & US 2002/0024875 A1 & EP 1170750 A1 & DE 10032272 A & CN 1337708 A			
PA JP 2003-123464 A(キャノン株式会社 2003.04.25, 段落番号0014~0015, 図	JP 2003-123464 A(キャノン株式会社) 2003. 04. 25, 段落番号0014~0015, 図面11図(ファミリー無し)			
□ C 欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別:			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	れた文献であって 説明の原理又は理論 説文献のみで発明 られるもの 談文献と他の1以 明である組合せに もの			
国際調査を完了した日の一般では、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本	国際調査報告の発送日 20.4.	2004		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 飯田 清司 電話番号 03-3581-1101	5N 8731 内線 6842		